(19) 日本国特許庁(JP)

# 四特許公報 (B)

(11)特許出願公告番号

特公昭61-41446

(24) (44) 公告日 昭和61年(1986) 9月16日

(51) Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

FI.

技術表示箇所

H 0 3 H 3/10

発明の数 1

(全3頁)

(21) 出願番号

特願昭53-64293

(22) 出願日

昭和53年(1978)5月31日

(65) 公開番号

特開昭54-156455

(43) 公開日

昭和54年(1979)12月10日

(71) 出願人 000000307

東芝 (株)

\*

(72) 発明者 江畑 泰男

\*

(74)代理人 代理人コード: 7317 (外1名)

(54) 【発明の名称】弾性表面波素子のトリミング方法

【特許請求の範囲】次の頁からクレームは始まります。

2

## 【特許請求の範囲】

1 圧電体基板上に電極が形成されてなる弾性表面波素子の前記電極よりも圧電体基板に対するエッチレイトが大きいエッチングガスと、前記圧電体基板よりも電極に対するエッチレイトが大きいエッチングガスとを選択的に使用し、前記電極および圧電体基板表面を選択的にエッチングして、該弾性表面波素子の動作周波数を調整することを特徴とする弾性表面波素子のトリミング方法。

2 圧電基板上に形成された電極がインターデイジタル電極であり、圧電基板のエツチング部分はこのインターデイジタル電極片間の圧電体基板表面であることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の弾性表面波素子のトリミング方法。

3 ·エツチングはドライエツチングである特許請求の範囲第1項記載の弾性表面波素子のトリミング方法。

# 【発明の詳細な説明】

本発明は弾性表面波素子の周波数トリミング方法に関する。

弾性表面波素子は最近多くのものに応用されつ つあるが、狭帯域のフイルタや発振器として使用 される場合周波数に対する精度が必要となる。一 方製造上の現状から見ると表面波素子の基板上を 伝わる表面波速度の設計値からのズレ、電極用金 属蒸着膜厚の変化、電極用ガラスマスクのアライ メント精度などから製造時の周波数精度はせいぜ い中心周波数の100~500ppmである。このようなデバイスを周波数トリミングする方法として電極をデバイスを周波数トリミングする方法として電極を展の膜厚をエツチングして薄くしてゆく方法が電気学会エレクトロメカニカル機能部品委員会昭和52年資料番号74-206で報告されている。この方法はA1の電極を液体のエツチヤントに浸して膜厚を薄くし中心周波数や共振周波数を上げてゆくものである。この方法で数10ppmまでのトリミングが可能と報告され有効な方法であるが、トリミングが周波数上昇だけの一方向のみの手段であり、エツチングしすぎた場合はどうしようもない。このためたとえば目的周波数にあと

30 20ppmというとき、さらにもう一回トリミング すべきかどうかの判断が難しく、また、製造時に 目的周波数に対しあえて低い周波数になるよう作 らねばならなかつた。このような問題点から、ど うしても中心周波数を上げたり下げたりが自由に できるトリミング法が強く望まれている。

本発明は上記点に鑑みなされたもので素子の中心周波数又は共振周波数を低く調整できる方法を提供するものである。即ち本発明は弾性表面波素子の中心周波数又は共振周波数を低く調整すべくの表面波伝播路の圧電体基板表面を部分的又は全体にエツチングするようにしたものであり、具体的にはドライエツチングによりエツチングの厚さを変えて調整することにより、所望の周波数に調整するものである。公知の中心周波数又は共振周波

(3)

数を低く調整する電極表面のエツチング量を変え て調整する方法と組合わせるとエツチングガスを 変えてドライエツチングすると選択エツチング可 能となる。次に本発明の実施例を図面を参照して 説明する。圧電体基板1例えば水晶、LiNbO<sub>3</sub>、 LiTaO3などの表面に電気一表面波変換用電極2 例えば電極から電極片を櫛歯状に設けてインター デイジタ電極3を構成する。このインターデイジ タル電極3は周知のように入力電極及び出力電極 を圧電体基板上に設けて、、弾性表面波素子を構 成する。弾性表面波発振器は出力電極からの出力 の一部を入力に帰還して構成する。このような装 置において入力電極や出力電極部での中心周波数 又は共振周波数が設定した周波数より高くなつて いる場合に設定した周波数になるように周波数を 低く調整する必要がある。本発明はこの周波数が 弾性表面波伝播路の圧電体基板表面をエツチング することによつて調整できることを見出したもの である。その実施例として第2図bのように電極 片4間の露出している圧電体基板表面5をエツチ ングすることにより調整できる。即ち、このエツ チング量を変えて低い周波数に調整できるのであ る。中心周波数又は共振周波数を高くする手段の 電極4の表面6をエツチングして高い周波数に調 整する手段と組み合せると、超精密に周波数を調 整可能となる。これら電極金属4と基板1の選択 エツチングは、ドライエツチングによるのが有効 である。このドライエツチングの一例としてリア クテイブプラズマエツチ (リアクテイブイオンエ ツチ)におけるガスの種類によりアルミニウム電 極と水晶基板の選択エツチングを利用できること を次に説明する。このリアクテイブプラズマエツ チ (RPE) の装置の概念図は第3図のようにな つておりチャンバー31内を10-1~10-3Torrの条 件でCF<sub>4</sub>やCCl<sub>4</sub>などのガスを流しておき、上下平 行電極32に例えば13.56MHzのマイクロ波発生 源33からRF電力を (例えば13.56MHz) 数 100Wのオーダー送り込むことにより第3図に示 めすようにガスプラズマ34が発生する。ここで ガス流入口からCF4のガスを流入した場合CF3ラ ジカル、Claガスの場合Clラジカルのイオンが生 じ、これらはプラズマと下側電極の間に生ずる電

界にて加速され、電極32上に載置された表面波 素子35,36に衝突する。上記CF3ラジカルや Clラジカルにはエツチングの作用を持ち、しか も材料の選択性をもつており、CF<sub>3</sub>ラジカルでは SiO<sub>2</sub>(水晶)に対するエツチレイトが大きく、 Clラジカルではアルミニウムのエツチレイトが 大きい。この方法でRPEの導入ガスの種類を変 えることにより表面波素子35、36の電極金属 4及び基板1,5材料を選択的にエツチングし前 10 述のように中心周波数及び共振周波数の上昇、低 下を交互に行い微調を行うことができる。この方 法によれば、従来例に比べ初期製造時にわざわざ 中心周波数共振周波数を低めに作成するような無 駄はなくなり、しかもトリミングが目標周波数に 近づいたとき、目標周波数よりも高くなつてしま うのを恐れて目標周波数近傍でトリミングを中止 するようなことなく、充分目標値にトリミングで 髙精度に追込むことができる。

上記実施例では、水晶基板とアルミ電極についてドライエツチングする方法について説明したが、他の材料、ドライエツチ法でも本発明を応用できる。たとえば、イオンエツチングにてLiNbO3基板上にアルミ電極が形成されている場合、一般にイオンエツチングでは10-5~10-4TorrのArガスが導入されるが、これに02ガスを混入することにより混入比が増すにつれ、AIのエツチレイトは大幅に低下する。この現象を用いてイオンエツチング装置のArガスに02ガスの混合をしたりしなかつたりで上記トリミングが実現できる。

# 【図面の簡単な説明】

第1図は従来の弾性表面波素子電極部分の断面 図、第2図は本発明方法の実施例説明図で、 a図 は従来の電極金属をエツチングして周波数を高く するトリミング法の断面図、 b図は周波数低下さ せる場合の断面図、第3図は第2図のエツチング を行うリアクテイブプラズマエツチング装置によ るエツチング説明図である。

1 ……圧電体基板、2 ……インターデイジタル 40 電極、4 ……電極片、5 ……基板表面、6 ……電 極片表面。 69日本国特許庁(JP)

① 特許出願公告

**銦(B2)** 公

昭61-41446

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

❷❷公告 昭和61年(1986)9月16日

H 03 H 3/10 8425-5J

発明の数 1 (全 3頁)

❷発明の名称

弾性表面波素子のトリミング方法

額 昭53-64293 倒特

開 昭54-156455 ❷公

❷出 願 昭53(1978)5月31日 ❷昭54(1979)12月10日

江 畑 男 700発明者

川崎市幸区小向東芝町 1 東京芝浦電気株式会社総合研究

所内

株式会社東芝 の出願 人

川崎市幸区堀川町72番地

四代 理 人 弁理士 則近 意佑 外1名

官 審査 沂 釪

特開 昭53-118338(JP,A) 多参考 文献

1

## 砂特許請求の範囲

1 圧電体基板上に電極が形成されてなる弾性表 面波素子の前記電極よりも圧電体基板に対するエ ツチレイトが大きいエツチングガスと、前記圧電 体基板よりも電極に対するエッチレイトが大きい 5 エッチングガスとを選択的に使用し、前記電極お よび圧電体基板表面を選択的にエッチングして、 該弾性表面波案子の動作周波数を調整することを 特徴とする弾性表面波案子のトリミング方法。

ジタル電極であり、圧電基板のエツチング部分は このインターデイジタル電極片間の圧電体基板表 面であることを特徴とする特許請求の範囲第1項 記載の弾性表面波索子のトリミング方法。

水の範囲第1項記載の弾性表面波索子のトリミン グ方法。

### 発明の詳細な説明

本発明は弾性表面波索子の周波数トリミング方 法に関する。

弾性表面波案子は最近多くのものに応用されつ つあるが、狭帯域のフィルタや発振器として使用 される場合周波数に対する精度が必要となる。一 方製造上の現状から見ると表面波索子の基板上を 伝わる表面波速度の設計値からのズレ、電極用金 25 にはドライエツチングによりエツチングの厚さを **風蒸着膜厚の変化、電極用ガラスマスクのアライ** メント精度などから製造時の周波数精度はせいぜ

い中心周波数の100~500ppmである。このよう なデバイスを周波数トリミングする方法として電 極金属の膜厚をエッチングして薄くしてゆく方法 が電気学会エレクトロメカニカル機能部品委員会 昭和52年資料番号74-206で報告されている。こ の方法はAIの電極を液体のエッチャントに浸し て膜厚を薄くし中心周波数や共振周波数を上げて ゆくものである。この方法で数10ppmまでのト リミングが可能と報告され有効な方法であるが、 2 圧雷基板 上に形成された電極がインターデイ 10 トリミングが周波数上昇だけの一方向のみの手段 であり、エッチングしすぎた場合はどうしようも ない。このためたとえば目的周波数にあと 20ppmというとき、さらにもう一回トリミング すべきかどうかの判断が難しく、また、製造時に 3 エッチングはドライエッチングである特許請 15 目的周波数に対しあえて低い周波数になるよう作 らねばならなかつた。このような問題点から、ど うしても中心周波数を上げたり下げたりが自由に できるトリミング法が強く望まれている。

> 本発明は上記点に鑑みなされたもので素子の中 20 心間波数又は共振周波数を低く調整できる方法を 提供するものである。即ち本発明は弾性表面波素 子の中心周波数又は共振周波数を低く調整すべく 表面波伝播路の圧電体基板表面を部分的又は全体 にエッチングするようにしたものであり、具体的 変えて調整することにより、所望の周波数に調整 するものである。公知の中心周波数又は共振周波

(2)

特公 昭 61-41446

3

数を低く調整する電極表面のエッチング量を変え て調整する方法と組合わせるとエツチングガスを 変えてドライエツチングすると選択エツチング可 能となる。次に本発明の実施例を図面を参照して LiTaO。などの表面に電気-表面波変換用電極2 例えば電極から電極片を撤歯状に設けてインター ディジタ電極3を構成する。このインターディジ タル電極3は周知のように入力電極及び出力電極 成する。弾性表面波発振器は出力電極からの出力 の一部を入力に帰還して構成する。このような装 置において入力軍極や出力軍極部での中心周波数 又は共振周波数が設定した周波数より高くなつて 低く調整する必要がある。本発明はこの周波数が 弾性表面波伝播路の圧電体基板表面をエッチング することによつて調整できることを見出したもの である。その実施例として第2図bのように電極 ングすることにより調整できる。即ち、このエッ チング量を変えて低い周波数に調整できるのであ る。中心周波数又は共振周波数を高くする手段の 電極4の表面6をエッチングして高い周波数に調 整可能となる。これら電極金属4と基板1の選択 エツチングは、ドライエツチングによるのが有効 である。このドライエツチングの一例としてリア クテイププラズマエツチ (リアクテイブイオンエ ツチ)におけるガスの種類によりアルミニウム電 30 る。 極と水晶基板の選択エッチングを利用できること を次に説明する。このリアクティブプラズマエツ チ(RPE)の装置の概念図は第3図のようにな つておりチャンバー31内を10-1~10-3Torrの条 行電極32に例えば13.56MHzのマイクロ波発生 源33からRF電力を(例えば13.56MHz)数 100Wのオーダー送り込むことにより第3図に示 めすようにガスプラズマ34が発生する。ここで ジカル、Claガスの場合Clラジカルのイオンが生 じ、これらはプラズマと下側電極の間に生ずる電

界にて加速され、電極32上に載置された表面波 案子35,36に衝突する。上記CF。ラジカルや Clラジカルにはエッチングの作用を持ち、しか も材料の選択性をもつており、CF。ラジカルでは 説明する。圧電体基板1例えば水晶、LiNbOa,5 SiOa(水晶)に対するエツチレイトが大きく、 CIラジカルではアルミニウムのエッチレイトが 大きい。この方法でRPEの導入ガスの種類を変 えることにより表面波索子35,36の電極金属 4及び基板1,5材料を選択的にエッチングし前 を圧電体基板上に設けて、、弾性表面波索子を構 10 述のように中心周波数及び共振周波数の上昇、低 下を交互に行い微調を行うことができる。この方 法によれば、従来例に比べ初期製造時にわざわざ 中心周波数共振周波数を低めに作成するような無 駄はなくなり、しかもトリミングが目標周波数に いる場合に設定した周波数になるように周波数を 15 近づいたとき、目標周波数よりも高くなつてしま うのを恐れて目標周波数近傍でトリミングを中止 するようなことなく、充分目標値にトリミングで 髙精度に追込むことができる。

上記実施例では、水晶基板とアルミ電極につい 片4間の露出している圧電体基板表面5をエツチ 20 てドライエツチングする方法について説明した が、他の材料、ドライエツチ法でも本発明を応用 できる。たとえば、イオンエツチングにて LiNbOa基板上にアルミ電極が形成されている場 合、一般にイオンエッチングでは10<sup>-6</sup>~10<sup>-4</sup>Torr 整する手段と組み合せると、超精密に周波数を調 25 のArガスが導入されるが、これにO₂ガスを混入 することにより混入比が増すにつれ、Alのエッ チレイトは大幅に低下する。この現象を用いてイ オンエッチング装置のArガスにOzガスの混合を したりしなかつたりで上記トリミングが実現でき

### 図面の簡単な説明

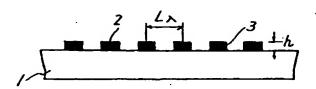
第1図は従来の弾性表面波索子電極部分の断面 図、第2図は本発明方法の実施例説明図で、a図 は従来の電極金属をエッチングして周波数を高く 件でCF、やCCI、などのガスを流しておき、上下平 35 するトリミング法の断面図、 b 図は周波数低下さ せる場合の断面図、第3図は第2図のエッチング を行うリアクテイブプラズマエツチング装置によ るエッチング説明図である。

1……圧電体基板、2……インターディジタル ガス流入口からCF4のガスを流入した場合CF3ラ 40 電極、4 ······電極片、5 ······基板表面、6 ······電 極片表面。

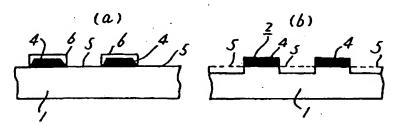
(3)

特公 昭 61-41446





第2図



第3図

